

**第8回国際地震地盤工学会議
(8ICEGE)
協賛企業，技術展示募集要項**



開催日 : 2024年5月7日(火)~10日(金)

会場 : グランキューブ大阪 (大阪国際会議場)

主催 : 公益社団法人 地盤工学会, 国際地盤工学会 TC203 (地震地盤工学)

HP : [confit 8icege](https://confit8icege.com)

ご挨拶

拝啓

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素から地盤工学会の活動に、格別のご支援・ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、地盤工学会は、令和6年（2024）5月7日（火）～10日（金）の4日間、第8回国際地震地盤工学会（The 8th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering）を大阪においてホストとして開催いたします。この会議は、ほぼ4年に一度開催され、地震地盤工学に関係する研究者・技術者の情報交換の場となる世界規模の会議です。これまで、第一回の1995年東京での開催から、リスボン（1999）、パークレー（2004）、テサロニキ（2007）、サンチアゴ（2011）、クライストチャーチ（2015）、ローマ（2019）と開催され、大阪では約700名の参加者を見込んでいます。

地震国である我国は世界の地震地盤工学をリードする存在です。1923年関東地震、1964年新潟地震、1995年兵庫県南部地震、2011年東北地方太平洋沖地震などの経験し、地震防災・減災の知見を蓄積し技術開発を絶え間なく続けてきました。我が国の耐震技術を世界の地震国に紹介し、次世代に引き継ぐことは重要です。特に、2024年は1923年関東地震から約100年、1964年新潟地震から60年、1995年兵庫県南部地震から約30年という節目の年での日本開催は、地震地盤工学の発展を振り返るとともに、今後の展望を示す良い機会となると思われまます。

会議では、招待講演、特別セッション、一般発表（口頭発表、ポスター発表）、技術展示、現場見学を企画し、研究者と技術者、シニアと若手など様々なレベルでの国際的な研究・技術交流を図ります。また、現場見学会として1995年兵庫県南部地震の被害に関するStudy Tourを実施し、学術的な講演と実体験の相乗効果を期待し、開催場所の利点を活かした会議を計画しています。

つきましては、貴機関・貴企業におかれましては、来る第8回国際地震地盤工学会の趣旨にご賛同いただき協賛いただくと共に、「技術展示コーナー」に出展していただきたく、ご案内申し上げます。「募集要項」をご覧の上、是非ともご出展いただきますようお願い申し上げます。なお、協賛いただく機関・企業には特典を付すと同時に、「技術展示」に関しても効果が上がるよう工夫を図りたいと考えております。

敬具

公益財団法人 地盤工学会
第8回 国際地震地盤工学会 実行委員会
実行委員長 風間 基樹

1. 開催概要

4年に一度開催される本国際会議には、世界各国から多くの研究者、技術者が参加されます。御社の技術についてご紹介いただくとともに、参加者との交流を深めていただくまたとない機会です。協賛カテゴリーを各種設けましたので、ぜひご検討の上ご応募ください。

会議名称：第8回 国際地震地盤工学会議

会議名称（英）：The 8th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering

開催日：2024年5月7日(火)～10日(金)

会場	メイン会場	サブ会場1	サブ会場2	サブ会場3	ポスター会場	企業展示会場	レセプション/ ランチ会場
	会議室1001-1003	1009	1008	1202	1004-1007	10Fおよび12Fの ホワイエ	12F
	開閉会式、口頭発表 およびキーノート	口頭発表	口頭発表	口頭発表	ポスター発表	企業展示	
5月7日						準備	レセプション
5月8日	開会式	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	
5月9日	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	
5月10日	○	○	○	○	○	○	○
	閉会式					撤収	

主催：公益社団法人 地盤工学会，国際地盤工学会 TC203（地震地盤工学）

会場：グランキューブ大阪（大阪国際会議場）（10階，12階）

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島5丁目3-51

ホームページ：<https://confit.atlas.jp/guide/event/icege8/static/outline>

参加予定人数：国内外から 参加者 700名（うち発表者 600名）

プログラム概要：開閉会式，基調講演，一般演題（口頭発表，ポスター発表），ウェルカムレセプション，バンケット，テクニカルツアー，同伴者プログラム

問い合わせ先：第8回国際地震地盤工学会議 スポンサー窓口

〒540-0033 大阪府中央区石町1-1-1 天満橋千代田ビル2号館10階

TEL 06-6949-8137 FAX 06-6949-8138

E-mail: sponsor8icege@academicbrains.jp

2. 協賛について

協賛・展示申込期間：2022年12月8日（木）から2024年1月31日（水）

協賛カテゴリー別の特典について

協賛企業に対しては、プラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズ、サファイアのカテゴリーを設け、各カテゴリーに応じて特典をご用意いたします。

	プラチナ 100万円	ゴールド 80万円	シルバー 50万円	ブロンズ 30万円	サファイア 20万円
開会式・閉会式にてスポンサー企業としてご紹介	○	-	-	-	-
展示ブース	最大2小間	最大2小間	最大2小間	1小間	-
オフィシャルウェブサイトの特設ページにてサイバー展示	○	○	○	○	○
オフィシャルウェブサイトへのロゴ掲載	○	○	○	○	○
講演会場スクリーンへの広告（社名・団体名ロゴ）を映写	○	○	○	○	○
ランチ・コーヒー時スポンサー企業として立て看板にてご紹介	○	○	○	-	-
会議参加証	4枚	3枚	2枚	1枚	1枚
バンケットご招待	3名	2名	1名	-	-
プログラム集への広告ページ掲載	1ページ （カラー）	1/2ページ （カラー）	1/4ページ（白黒）	社名のみ （白黒）	1/4ページ （白黒）
スポンサー看板へのロゴ掲載	○	○	○	○	○
カンファレンスバッグへのロゴ掲載	○	○	-	-	-
カンファレンスバッグへのチラシ、ノベルティー封入	○	○	-	-	-
ブースの申込み順優先配置*	◎	◎	◎	◎	-

注記) ・各カテゴリーの金額は消費税を含んでいません。

・会議参加には参加証が必要です。展示場へ入場するための名札は必要数発行します。

◎は、2023年10月31日（火）までに申込みいただいた場合の特典です。10月31日以降の申込みはブースを選ぶことができません。

*7ページの注意事項をご覧ください。

1. プラチナスポンサー： ¥1,000,000（税抜き）

下記の特典をご用意いたします。

開会式・閉会式にてスポンサー企業としてご紹介

会場内に貴社の展示ブースを設置（最大2小間）

オフィシャルウェブサイトの特設ページにてサイバー展示^{*)}

8ICEGE オフィシャルウェブサイトへ、「プラチナスポンサー」としてロゴ掲載

講演休憩中に会場スクリーンへ広告（社名 / 団体名・ロゴ）を映写（全日程）

ランチ・コーヒー提供時スポンサー企業として立て看板にてご紹介

8ICEGE 会議参加証4枚付与

バンケットへご招待3名

8ICEGE プログラム集へ後付広告（カラー）1ページ掲載

当日、会場内に設置するスポンサー企業看板へ貴社のロゴを掲載

カンファレンスバッグへのロゴ掲載

カンファレンスバッグへのチラシ・ノベルティ封入

2. ゴールドスポンサー： ¥800,000（税抜き）

下記の特典をご用意いたします。

会場内に貴社の展示ブースを設置（最大2小間）

オフィシャルウェブサイトの特設ページにてサイバー展示^{*)}

8ICEGE オフィシャルウェブサイトへ、「ゴールドスポンサー」としてロゴ掲載

講演休憩中に会場スクリーンへ広告（社名 / 団体名・ロゴ）を映写（全日程）

ランチ・コーヒー提供時スポンサー企業として立て看板にてご紹介

8ICEGE 会議参加証3枚付与

バンケットへご招待2名

8ICEGE プログラム集へ後付広告（カラー）1/2ページ掲載

当日、会場内に設置するスポンサー企業看板へ貴社のロゴを掲載

カンファレンスバッグへのロゴ掲載

カンファレンスバッグへのチラシ・ノベルティ封入

3. シルバースポンサー： ¥500,000（税抜き）

下記の特典をご用意いたします。

会場内に貴社の展示ブースを設置（最大2小間）

オフィシャルウェブサイトの特設ページにてサイバー展示^{*)}

講演休憩中に会場スクリーンへ広告（社名 / 団体名・ロゴ）を映写（全日程）

ランチ・コーヒー提供時スポンサー企業として立て看板にてご紹介

8ICEGE 会議参加証 2枚付与

バンケットへご招待 1名

8ICEGE オフィシャルウェブサイトへ、「シルバースポンサー」としてロゴ掲載

8ICEGE プログラム集へ後付広告（白黒）1/4 ページ掲載

当日、会場内に設置するスポンサー企業看板へ貴社のロゴを掲載

4. ブロンズスポンサー : 1小間 ¥300,000 (税抜き)

下記の特典をご用意いたします。

会場内に貴社の展示ブースを設置（1小間）

オフィシャルウェブサイトの特設ページにてサイバー展示^{*)}

講演休憩中に会場スクリーンへ広告（社名 / 団体名・ロゴ）を映写（全日程）

8ICEGE 会議参加証 1枚

8ICEGE オフィシャルウェブサイトへ、「ブロンズスポンサー」としてロゴ掲載

8ICEGE プログラム集へ社名のみ掲載

当日、会場内に設置するスポンサー企業看板へ貴社のロゴを掲載

5. サファイアスポンサー : 広告のみ ¥200,000 (税抜き)

下記の特典をご用意いたします。

オフィシャルウェブサイトの特設ページにてサイバー展示^{*)}

講演休憩中に会場スクリーンへ広告（社名 / 団体名・ロゴ）を映写（全日程）

8ICEGE 会議参加証 1枚

8ICEGE オフィシャルウェブサイトへ、「サファイアスポンサー」としてロゴ掲載

8ICEGE プログラム集へ後付広告（白黒）1/4 ページ掲載

当日、会場内に設置するスポンサー企業看板へ貴社のロゴを掲載

^{*)}サイバー展示の例につきましては、下記リンクの例をご覧ください。

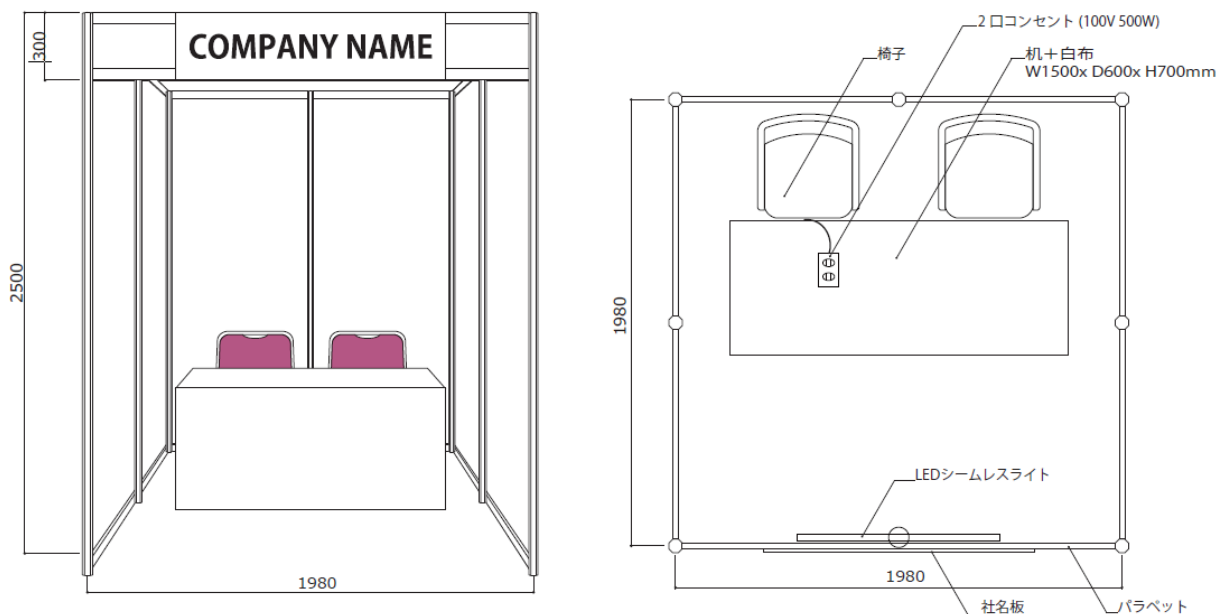
検索 : [confit 8icege](#)

3. 展示について

出展ブース仕様

サイズ W1,980mm×D1,980mm×H2,500mm (バックパネル含む)

標準備品 長机 (白布付) 1台・椅子2脚・社名板・蛍光灯1台・電源100V/500W, その他ご要望があれば事前にご相談ください。



バックパネルは白のボードタイプとなります。

画鋲・釘などは使用できません。テープの使用は可能。

ブースイメージ画

企業展示出展期間

・出展期間 (予定) : 令和6年 (2024年) 5月7日 (火) 15:00 - 5月10日 (金) 18:00

	予定日時
搬入設営	5月7日 (火) 15:00~18:00
展示	5月8日 (水) 9:00~17:00
	5月9日 (木) 9:00~17:00
	5月10日 (金) 9:00~15:00
搬出撤去	5月10日 (金) 15:00~17:00

注意事項

- ・展示小間割は大会運営委員会にて決定いたします。ただし、2次締め切り（2023年10月31日）までに申し込みいただいた場合には、申し込み順にご希望の位置にブースを配置いただけます。下記、ブース小間割りをご覧ください。実際の配置は、通路等の関係で図に記載のものと若干ずれる場合がありますので、予めご了承ください。
- ・10月31日以降の申し込みはブースを選ぶことができません。
- ・出展物は出展対象に記載された範囲のもの、及び当方の認めたものとしします。
- ・スペース小間の装飾物、展示物の高さは、2.4mに制限します。また、床面への直接工作(ガムテープ、アンカー等)も原則的には禁止します。
- ・会期中、現金と引き換えに出展物を引き渡すことは禁止します。
- ・水、プロパンガス、圧縮空気の使用は、禁止します。
- ・出展者説明会はいりません、開催の1カ月前までに小間割、搬入、装飾、管理などについて詳細をご連絡します。什器・照明器具などのリースもこの時にご案内します。
- ・お申し込み後、会場使用および搬入・搬出他の注意事項を改めてご案内します。
- ・会場及び出展物の保全については、最善の保護と管理にあたりますが、天災、その他の不可抗力による事故、盗難、紛失、及び小間内における人的災害の発生については責任を負いません。
- ・やむを得ない事情により会場、会期及び開場時間を変更する場合があります。この変更を理由として出展申込を取り消すことは出来ません。またこれによって生じた損害は補償いたしませんので、予めご了承ください。

出展場所

グランキューブ大阪 10階, 12階ホワイエです。

次のページにブースの配置図を示しますので、申し込み書にご希望のブース番号をご記入ください。ご希望のブースがすでに埋まっている場合には、事務局から連絡しますので、空いているブースからお選びください。

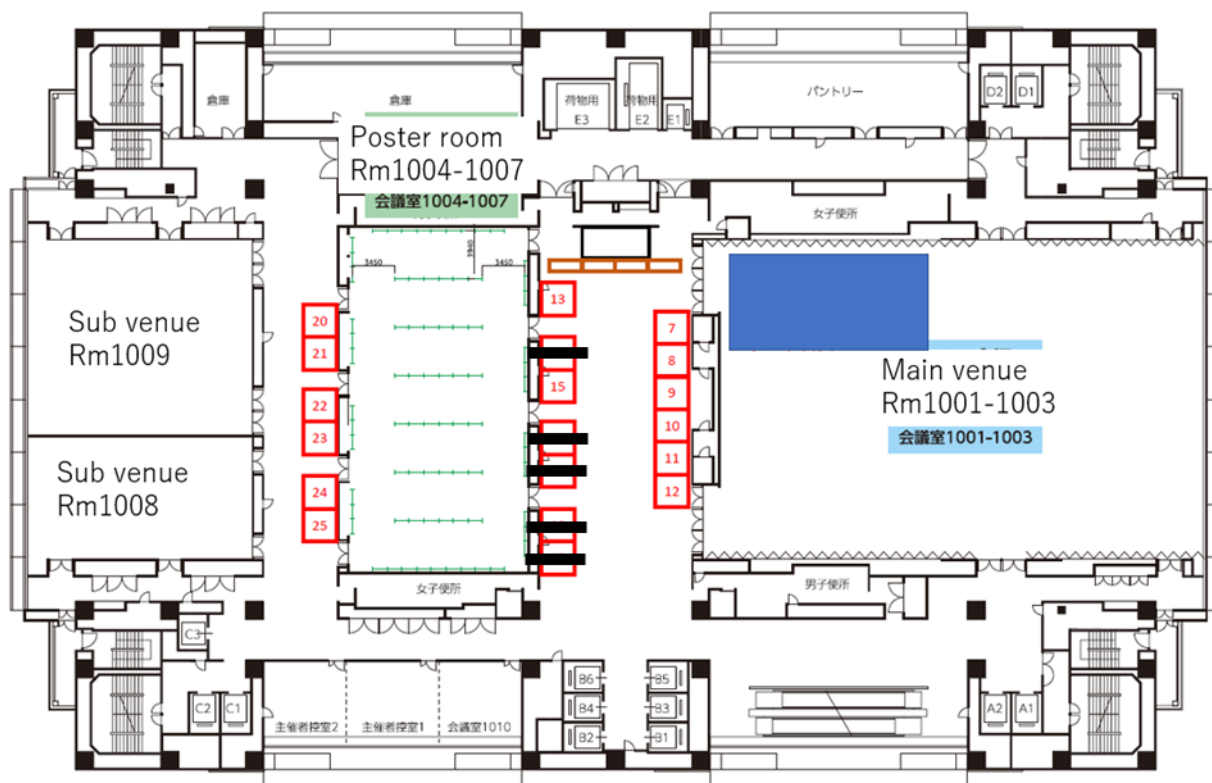


図 10F ブース小間割り

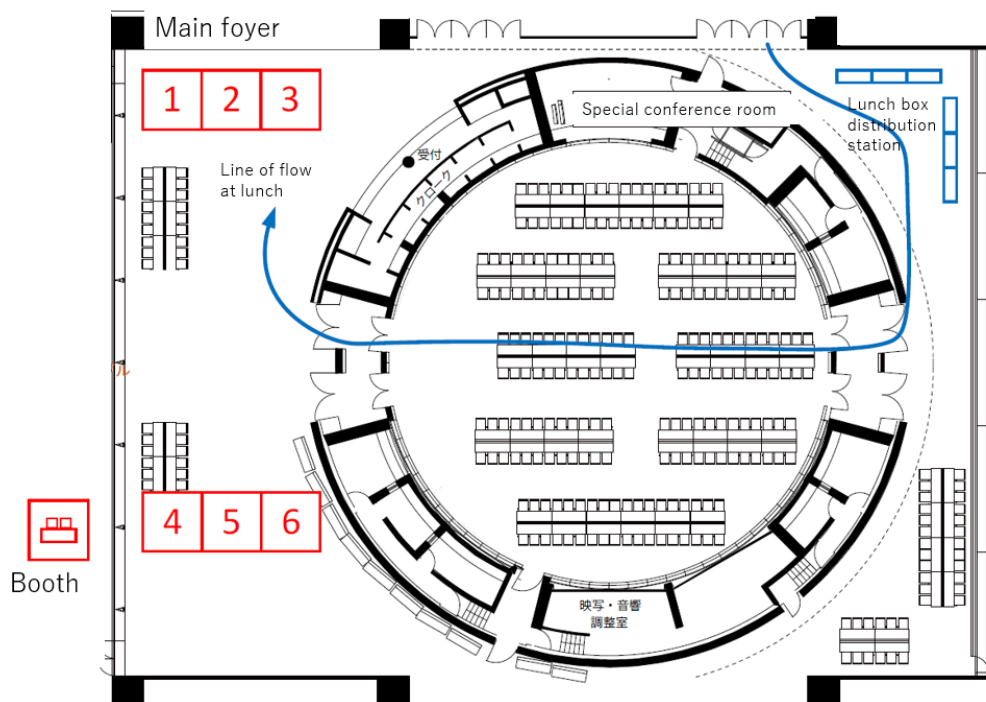


図 12F ブース小間割り

4. お申込み

申込方法

添付の申込用紙に必要事項をご記入の上、下記宛に E-mail をお送りください。

申込先：第 8 回国際地震地盤工学会議 スポンサー窓口

〒540-0033 大阪市中央区石町 1-1-1 天満橋千代田ビル 2 号館 10 階

TEL 06-6949-8137 FAX 06-6949-8138

E-mail: sponsor8icege@academicbrains.jp

企業名は、お申込用紙に記載いただいた表記を使用させていただきますので、お間違いのないようご注意ください。(大文字・小文字もそのままの記載となります)

お申込後は、申込用紙に記載いただいたご担当者様にご連絡いたしますので、ご担当の変更等が生じた際は、お早めに運営事務局までご連絡くださいますようお願いいたします。

支払方法

決定通知後、運営事務局より請求書を順次発行いたしますので記載の支払い期日までに、指定の口座へ協賛・出展料金をご入金ください。振込手数料はお申込企業様のご負担となります。会議開催後(2024年5月末日まで)のご入金にも対応いたしますので、申込書の「ご要望事項」にその旨ご記載ください。

キャンセルについて

お申込後のキャンセルにつきましては、お早めに運営事務局へご連絡ください。なお、下記の通りキャンセル料を申し受けますので予めご了承ください。

- ・ 決定通知後：お申込金額の 30%
- ・ 2024 年 4 月 1 日(月)以降：お申込金額の 100%

お申込み締め切り (2 次募集)

2023 年 10 月 31 日 (火)

※すべての協賛・出展料金は、消費税を含まない金額となります。

※本会議の請求書につきましては、請求書発行時点での消費税を適用し順次発行させていただきます。

※申し込みは先着順とします。1 次募集で所定の枠を超えた場合には、ご希望に添えない場合がございます。

※2 次締め切り(2023 年 10 月 31 日)までに申し込みいただいた場合には、申し込み順にご希望の位置にブースを配置いただけます。ご希望のブースがすでに埋まっている場合には、事務局から連絡しますので、空いているブースからお選びください。実際の配置は通路等の関係で図に記載のものと若干ずれる場合がありますので、予めご了承ください。

※10 月 31 日以降の申し込みはブースを選ぶことができません。

E-mail: sponsor8icege@academicbrains.jp

申込締切日（2次募集） 2023年10月31日（火）

第8回国際地震地盤工学会議（8ICEGE） スポンサー窓口 行

協賛企業，技術展示申込書

申込日 年 月 日

貴社名	:	
ご担当部署名	:	
ご担当者名	:	
住所	:	〒
電話・FAX	:	電話 FAX
メールアドレス	:	@

※ご記入いただいた個人情報に関しては、本研究発表会ならびに地盤工学会のご案内以外には使用いたしません。

●お申込内容

- プラチナ 1,000,000円（税抜き）
- ゴールド 800,000円（税抜き）
- シルバー 500,000円（税抜き）
- ブロンズ 300,000円（税抜き）
- サファイア 200,000円（税抜き）

●希望するブースの位置 ブースの番号 _____

（ご希望のブースがすでに埋まっている場合には、事務局から連絡しますので、空いているブースからお選びください。実際の配置は通路等の関係で図に記載のものと若干ずれる場合がありますので、予めご了承ください。）

●ご要望事項

ご出展、お支払いにつきましてご要望などございましたら、下記にご記入ください。

●協賛・出展料金のご請求先

上記ご連絡先と異なる場合は、下記にご住所、ご担当部署などをご記入ください。

